

2012年3月期 第1四半期決算に関する補足資料

PAGE 1/2

億円未満は切捨て表示しています

1. 決算概要

(連結)

(億円)

	2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		2012年3月期 第1四半期 2011.4-2011.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
売上高	1,448	-	1,531	-	5.7 %
売上総利益	491	33.9 %	584	38.2 %	19.0 %
営業利益	183	12.6 %	230	15.1 %	26.0 %
経常利益	190	13.2 %	237	15.5 %	24.6 %
税前列益	192	13.3 %	234	15.3 %	21.7 %
当期純利益	147	10.2 %	166	10.9 %	13.0 %

2. 部門別・地域別 売上高

(連結)

(億円)

	2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		2012年3月期 第1四半期 2011.4-2011.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置					
国内	184		209		13.8 %
海外計	847		998		17.9 %
米国	175		297		69.5 %
欧州	29		139		375.7 %
韓国	214		169		△ 21.1 %
台湾	340		247		△ 27.4 %
中国	46		91		96.1 %
東南アジア他	41		53		29.6 %
計	1,031		1,208		17.1 %
FPD/PV製造装置					
国内	63		21		△ 67.1 %
海外	139		104		△ 25.0 %
計	203		125		△ 38.3 %
電子部品・情報通信機器					
国内	186		170		△ 8.6 %
海外	27		26		△ 2.7 %
計	213		196		△ 7.8 %
その他					
国内	0		0		0.5 %
海外	-		-		-
計	0		0		0.5 %
合計					
国内	434		401		△ 7.7 %
海外	1,013		1,129		11.4 %
計	1,448		1,531		5.7 %

3. 受注高

(連結)

(億円)

	2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6		2012年3月期 第1四半期 2011.4-2011.6		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置	1,332		1,126		△ 15.4 %
FPD/PV製造装置	114		89		△ 22.1 %
電子部品・情報通信機器	249		225		△ 9.8 %
その他	0		0		0.5 %
合計	1,697		1,442		△ 15.0 %

4. 受注残高

(連結)

(億円)

	2011年3月期 第1四半期 2010.6末		2012年3月期 第1四半期 2011.6末		増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
半導体製造装置	2,023		2,207		9.1 %
FPD/PV製造装置	479		618		29.1 %
電子部品・情報通信機器	171		172		0.2 %
合計	2,674		2,999		12.1 %

5. 設備投資額・減価償却実施額・研究開発費

PAGE 2/2

(連結)

(億円)

	2011年3月期 第1四半期 2010.4-2010.6	2012年3月期 第1四半期 2011.4-2011.6	増減率
設備投資額	37	59	58.6 %
減価償却実施額	37	47	27.3 %
研究開発費	148	181	22.5 %

- * 当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。
- * 利益率及び増減率については、1円単位の金額をもとに計算しています。